

SN74LVC1G80-Q1 单路正边沿触发式 D 型触发器

1 特性

- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性：
 - ±4000V 人体放电模型 (HBM) ESD 分类等级 3A
 - ±1000V 充电器件模型 (CDM) ESD 分级等级 C5
- 支持 5V V_{CC} 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 支持向下转换到 V_{CC}
- 电压为 3.3V 时, t_{pd} 最大值为 6ns
- 低功耗, I_{CC} 最大值为 10 μ A
- 3.3V 时, 输出驱动为 ±24mA
- I_{off} 支持局部关断模式和后驱动保护

2 应用

- 汽车信息娱乐系统
- 汽车仪表组
- 汽车 ADAS
- 汽车车身电子设备
- 汽车 HEV/EV 动力总成系统

3 说明

SN74LVC1G80-Q1 器件是一款符合汽车 AEC-Q100 标准的单路正边沿触发式 D 型触发器, 需在 1.65V 至 5.5V 的 V_{CC} 条件下运行。

数据 (D) 输入上满足建立时间要求的数据被发送到时钟脉冲正向边沿的 $\bar{Q}$ 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上, 并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后, 可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。

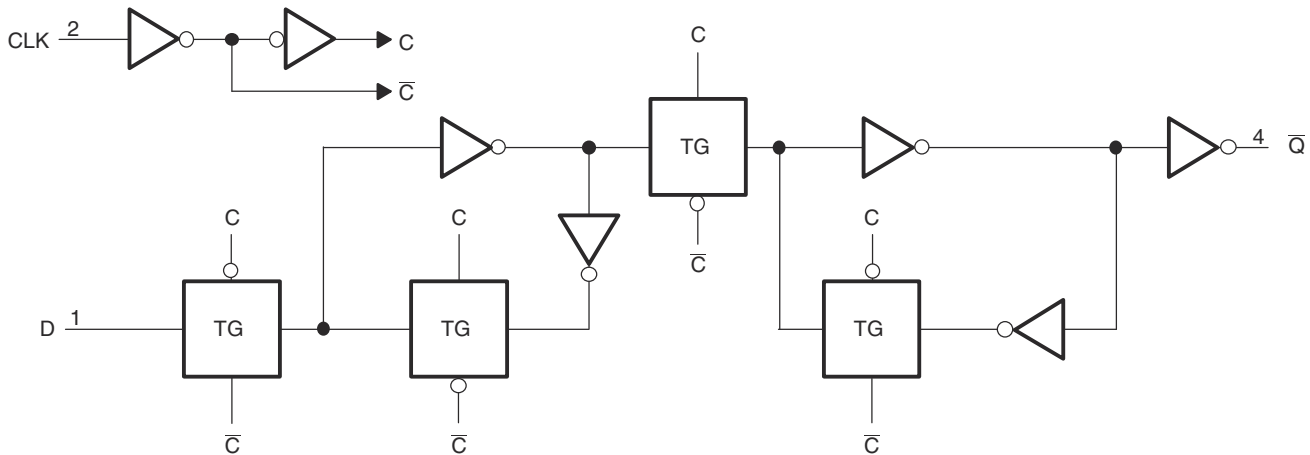
该器件专用于使用 I_{off} 的局部断电应用。当器件断电时, I_{off} 电路将会禁用输出。这会抑制电流回流到器件中, 从而防止损坏器件。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
SN74LVC1G80-Q1	SC70 (5)	2.00mm × 1.25mm

(1) 如需了解所有可用封装, 请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值, 并包括引脚 (如适用)。



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

A. TG — 传输门

逻辑图 (正逻辑)



内容

1 特性	1	7.1 概述	12
2 应用	1	7.2 功能方框图	12
3 说明	1	7.3 特性说明	12
4 引脚配置和功能	3	7.4 器件功能模式	13
5 规格	4	8 应用和实施	14
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.1 应用信息.....	14
5.2 ESD 等级.....	4	8.2 典型应用.....	14
5.3 建议运行条件.....	5	9 电源相关建议	16
5.4 热性能信息.....	5	10 布局	17
5.5 电气特性.....	6	10.1 布局指南.....	17
5.6 时序要求 : $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+85^{\circ}\text{C}$	6	10.2 布局示例.....	17
5.7 时序要求 : $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$	7	11 器件和文档支持	18
5.8 开关特性 : $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+85^{\circ}\text{C}$, $C_L = 15\text{pF}$	7	11.1 文档支持.....	18
5.9 开关特性 : $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+85^{\circ}\text{C}$, $C_L = 30\text{pF}$ 或 50pF	8	11.2 接收文档更新通知.....	18
5.10 开关特性 : $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$, $C_L = 30\text{pF}$ 或 50pF	8	11.3 支持资源.....	18
5.11 工作特性.....	8	11.4 商标.....	18
5.12 典型特性.....	9	11.5 静电放电警告.....	18
6 参数测量信息	10	11.6 术语表.....	18
7 详细说明	12	12 修订历史记录	18
		13 机械、封装和可订购信息	18

4 引脚配置和功能

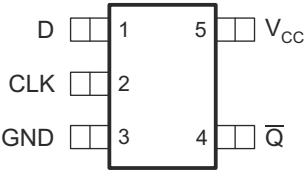


图 4-1. DCK 封装 5 引脚 SC70 顶视图

引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
CLK	2	I	正边沿触发式时钟输入
D	1	I	数据输入
GND	3	—	接地引脚
$\overline{Q}$	4	O	反相输出
V _{CC}	5	—	正电源

(1) I = 输入，O = 输出

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压	-0.5	6.5	V
V_I	输入电压 ⁽²⁾	-0.5	6.5	V
V_O	施加到任一处于高阻抗或断电状态输出的电压 ⁽²⁾	-0.5	6.5	V
V_O	施加到任一处于高电平或低电平状态输出的电压 ^{(2) (3)}	-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	输入钳位电流	$V_I < 0$	-50	mA
I_{OK}	输出钳位电流	$V_O < 0$	-50	mA
I_O	持续输出电流		±50	mA
	通过 V_{CC} 或 GND 的持续电流		±100	mA
T_J	结温		150	°C
T_{stg}	贮存温度	-65	150	°C

- (1) 超出**绝对最大额定值**运行可能会对器件造成永久损坏。**绝对最大额定值**并不表示器件在这些条件下或在**建议运行条件**以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出**建议运行条件**但在**绝对最大额定值**范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) 如果遵守输入和输出钳制电流额定值，有可能超过输入负电压和输出电压额定值。
- (3) V_{CC} 的值在**建议运行条件**中提供。

5.2 ESD 等级

		值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 AEC Q100-002 标准 ⁽¹⁾	±4000
		充电设备模型 (CDM)，符合 AEC Q100-011 标准	±1000

- (1) AEC Q100-002 指示应当按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V _{CC} 电源电压	工作	1.65	5.5	V
	仅数据保留	1.5		
V _{IH} 高电平输入电压	V _{CC} = 1.65V 至 1.95V	0.65 × V _{CC}		V
	V _{CC} = 2.3V 至 2.7V	1.7		
	V _{CC} = 3V 至 3.6V	2		
	V _{CC} = 4.5V 至 5.5V	0.7 × V _{CC}		
V _{IL} 低电平输入电压	V _{CC} = 1.65V 至 1.95V		0.35 × V _{CC}	V
	V _{CC} = 2.3V 至 2.7V		0.7	
	V _{CC} = 3V 至 3.6V		0.8	
	V _{CC} = 4.5V 至 5.5V		0.3 × V _{CC}	
V _I 输入电压		0	5.5	V
V _O 输出电压		0	V _{CC}	V
I _{OH} 高电平输出电流	V _{CC} = 1.65V		-4	mA
	V _{CC} = 2.3V		-8	
	V _{CC} = 3V		-16	
			-24	
	V _{CC} = 4.5V		-32	
I _{OL} 低电平输出电流	V _{CC} = 1.65V		4	mA
	V _{CC} = 2.3V		8	
	V _{CC} = 3V		16	
			24	
	V _{CC} = 4.5V		32	
Δt/Δv 输入转换上升或下降速率	V _{CC} = 1.8V ± 0.15V , 2.5V ± 0.2V		20	ns/V
	V _{CC} = 3.3V ± 0.3V		10	
	V _{CC} = 5V ± 0.5V		5	
T _A 自然通风条件下的工作温度		-40	125	°C

(1) 器件所有未使用的输入引脚必须保持连接至 V_{CC} 或 GND，以确保器件正常工作。请参阅 TI 应用报告 [慢速或浮点 CMOS 输入的影响 \(SCBA004\)](#)。

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		SN74LVC1G80-Q1	单位
		DCK (SC70)	
		5 引脚	
R _{θJA} 结至环境热阻		371	°C/W
R _{θJC(top)} 结至外壳 (顶部) 热阻		297.5	°C/W
R _{θJB} 结至电路板热阻		258.6	°C/W
ψ _{JT} 结至顶部特征参数		195.6	°C/W
ψ _{JB} 结至电路板特征参数		256.2	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用手册。

5.5 电气特性

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

参数	测试条件	V _{CC}	最小值 典型值 ⁽¹⁾ 最大值	单位
V _{OH}	I _{OH} = -100μA	1.65V 至 5.5V	V _{CC} - 0.1	V
	I _{OH} = -4mA	1.65V	1.2	
	I _{OH} = -8mA	2.3V	1.9	
	I _{OH} = -16mA	3V	2.4	
	I _{OH} = -24mA		2.3	
	I _{OH} = -32mA	4.5V	3.8	
V _{OL}	I _{OL} = 100μA	1.65V 至 5.5V	0.1	V
	I _{OL} = 4mA	1.65V	0.45	
	I _{OL} = 8mA	2.3V	0.3	
	I _{OL} = 16mA	3V	0.4	
	I _{OL} = 24mA		0.55	
	I _{OL} = 32mA	4.5V	0.55	
I _I CLK 或 D 输入	V _I = 5.5V 或 GND	0 至 5.5V	±10	μA
I _{off}	V _I 或 V _O = 5.5V	0	±10	μA
I _{CC}	V _I = 5.5V 或 GND, I _O = 0	1.65V 至 5.5V	10	μA
Δ I _{CC}	一个输入电压为 V _{CC} - 0.6V, 其他输入电压为 V _{CC} 或 GND	3V 至 5.5V	500	μA
C _i	V _I = V _{CC} 或 GND T _A = -40°C 至 85°C	3.3V	3.5	pF

(1) 所有典型值均在 V_{CC} = 3.3V、T_A = 25°C 下测得。

5.6 时序要求：T_A = -40°C 至 +85°C

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得，T_A = -40°C 至 +85°C（除非另有说明）（请参阅图 6-1）

		V _{CC}	最小值 最大值	单位
f _{clock} 时钟频率		V _{CC} = 1.8V ± 0.15V	160	MHz
		V _{CC} = 2.5V ± 0.2V		
		V _{CC} = 3.3V ± 0.3V		
		V _{CC} = 5.5V ± 0.5V		
t _w 脉冲持续时间，CLK 高电平或低电平		V _{CC} = 1.8V ± 0.15V	2.5	ns
		V _{CC} = 2.5V ± 0.2V		
		V _{CC} = 3.3V ± 0.3V		
		V _{CC} = 5.5V ± 0.5V		
t _{su} CLK ↑ 前的建立时间	数据输入高电平	V _{CC} = 1.8V ± 0.15V	2.3	ns
		V _{CC} = 2.5V ± 0.2V	1.5	
		V _{CC} = 3.3V ± 0.3V	1.3	
		V _{CC} = 5.5V ± 0.5V	1.1	
	数据输入低电平	V _{CC} = 1.8V ± 0.15V	2.5	
		V _{CC} = 2.5V ± 0.2V	1.5	
		V _{CC} = 3.3V ± 0.3V	1.3	
		V _{CC} = 5.5V ± 0.5V	1.1	

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得， $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+85^{\circ}\text{C}$ (除非另有说明) (请参阅图 6-1)

	V_{CC}	最小值	最大值	单位
t_h 保持时间，CLK ↑ 后的数据	$V_{CC} = 1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	0		ns
	$V_{CC} = 2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	0.2		
	$V_{CC} = 3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	0.9		
	$V_{CC} = 5.5\text{V} \pm 0.5\text{V}$	0.4		

5.7 时序要求： $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得， $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$ (除非另有说明) (请参阅图 6-1)

	V_{CC}	最小值	最大值	单位
f_{clock} 时钟频率	$V_{CC} = 1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	160		MHz
	$V_{CC} = 2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$			
	$V_{CC} = 3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$			
	$V_{CC} = 5.5\text{V} \pm 0.5\text{V}$			
t_w 脉冲持续时间，CLK 高电平或低电平	$V_{CC} = 1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.5		ns
	$V_{CC} = 2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$			
	$V_{CC} = 3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$			
	$V_{CC} = 5.5\text{V} \pm 0.5\text{V}$			
t_{su} CLK ↑ 前的建立时间	数据输入高电平	$V_{CC} = 1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.3	ns
		$V_{CC} = 2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.5	
		$V_{CC} = 3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.3	
		$V_{CC} = 5.5\text{V} \pm 0.5\text{V}$	1.1	
	数据输入低电平	$V_{CC} = 1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.5	
		$V_{CC} = 2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.5	
		$V_{CC} = 3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.3	
		$V_{CC} = 5.5\text{V} \pm 0.5\text{V}$	1.1	
t_h 保持时间，CLK ↑ 后的数据	$V_{CC} = 1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	0		ns
	$V_{CC} = 2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	0.2		
	$V_{CC} = 3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	0.9		
	$V_{CC} = 5.5\text{V} \pm 0.5\text{V}$	0.4		

5.8 开关特性： $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+85^{\circ}\text{C}$ ， $C_L = 15\text{pF}$

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得， $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+85^{\circ}\text{C}$ ， $C_L = 15\text{pF}$ (除非另有说明) (请参阅图 6-1)

参数	从 (输入)	至 (输出)	V_{CC}	最小值	最大值	单位
f_{max}			$V_{CC} = 1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	160		MHz
			$V_{CC} = 2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$			
			$V_{CC} = 3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$			
			$V_{CC} = 5\text{V} \pm 0.5\text{V}$			
t_{pd}	CLK	Q	$V_{CC} = 1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	3	9.1	ns
			$V_{CC} = 2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.5	6	
			$V_{CC} = 3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.3	4.2	
			$V_{CC} = 5\text{V} \pm 0.5\text{V}$	1.1	3.8	

5.9 开关特性：T_A = -40°C 至 +85°C，C_L = 30pF 或 50pF

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得，T_A = -40°C 至 +85°C，C_L = 30pF 或 50pF (除非另有说明) (请参阅图 6-2)

参数	从 (输入)	至 (输出)	V _{CC}	最小值	最大值	单位
f _{max}			V _{CC} = 1.8V ± 0.15V	160		MHz
			V _{CC} = 2.5V ± 0.2V			
			V _{CC} = 3.3V ± 0.3V			
			V _{CC} = 5V ± 0.5V			
t _{pd}	CLK	$\bar{Q}$	V _{CC} = 1.8V ± 0.15V	4.4	9.9	ns
			V _{CC} = 2.5V ± 0.2V	2.3	7	
			V _{CC} = 3.3V ± 0.3V	2	5.2	
			V _{CC} = 5V ± 0.5V	1.3	4.5	

5.10 开关特性：T_A = -40°C 至 +125°C，C_L = 30pF 或 50pF

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得，T_A = -40°C 至 +125°C，C_L = 30pF 或 50pF (除非另有说明) (请参阅图 6-2)

参数	从 (输入)	至 (输出)	V _{CC}	最小值	最大值	单位
f _{max}			V _{CC} = 1.8V ± 0.15V	160		MHz
			V _{CC} = 2.5V ± 0.2V			
			V _{CC} = 3.3V ± 0.3V			
			V _{CC} = 5V ± 0.5V			
t _{pd}	CLK	$\bar{Q}$	V _{CC} = 1.8V ± 0.15V	4.4	12.5	ns
			V _{CC} = 2.5V ± 0.2V	2.3	8.5	
			V _{CC} = 3.3V ± 0.3V	2	6	
			V _{CC} = 5V ± 0.5V	1.3	5.5	

5.11 工作特性

T_A = 25°C

参数	测试条件	V _{CC}	典型值	单位
C _{pd} 功率耗散电容	f = 10MHz	V _{CC} = 1.8V	24	pF
		V _{CC} = 2.5V	24	
		V _{CC} = 3.3V	25	
		V _{CC} = 5V	27	

5.12 典型特性

该图显示了数据输入 (D) 上不同电压下的不同 I_{CC} 值。输入端的电压扫描范围为 0V 至 6.5V。

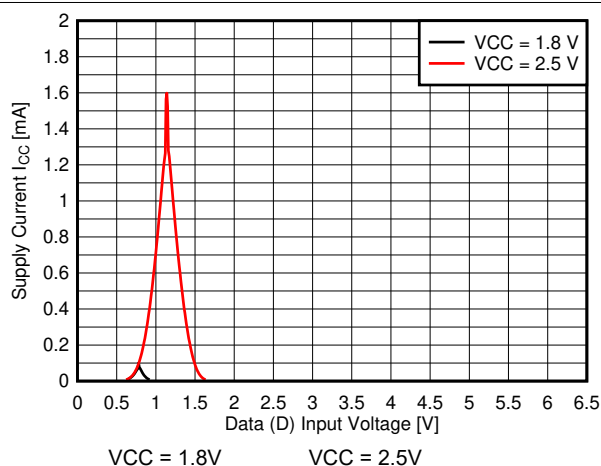


图 5-1. 电源电流 (I_{CC}) 与数据 (D) 输入电压间的关系

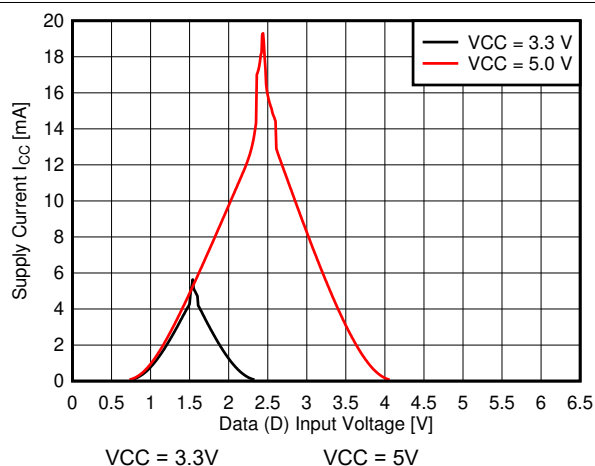
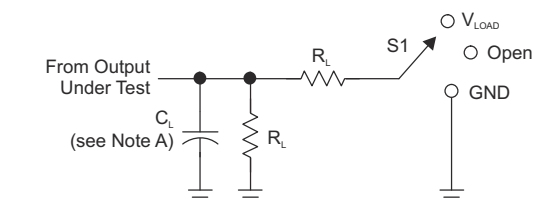


图 5-2. 电源电流 (I_{CC}) 与数据 (D) 输入电压间的关系

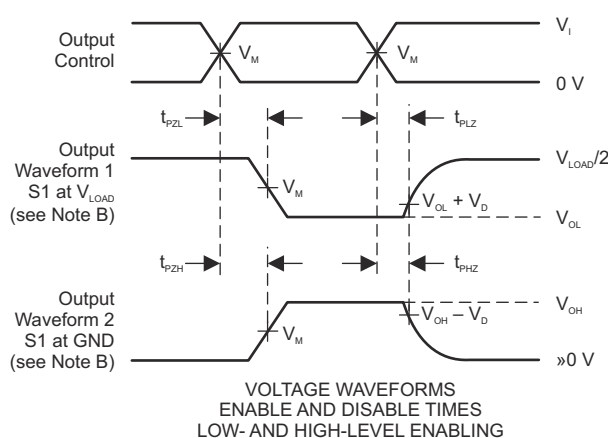
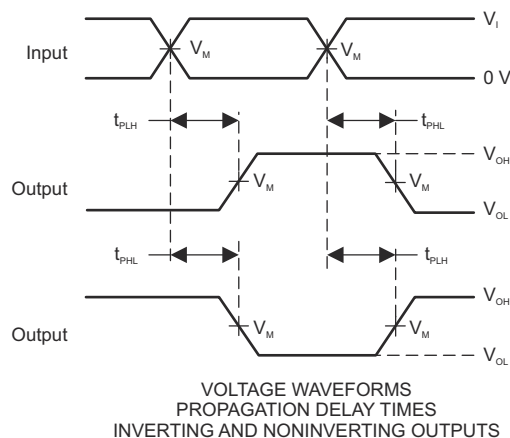
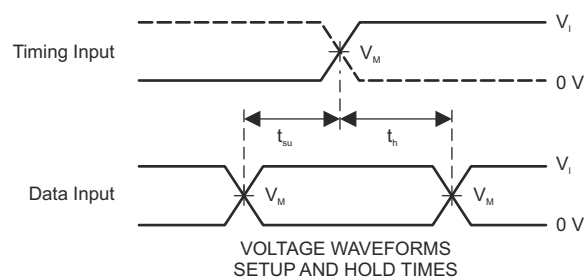
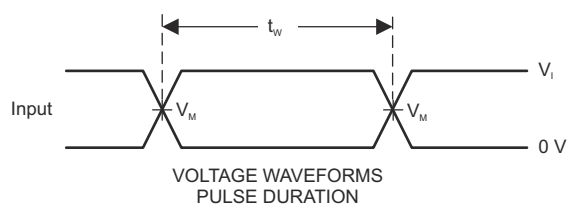
6 参数测量信息



LOAD CIRCUIT

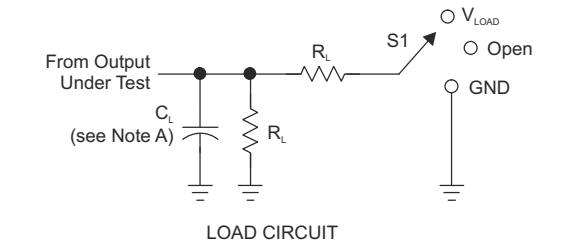
TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{LOAD}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

V_{CC}	INPUTS		V_M	V_{LOAD}	C_L	R_L	V_D
	V_I	t/t_i					
$1.8\text{ V} \pm 0.15\text{ V}$	V_{CC}	£2 ns	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	15 pF	1 MW	0.15 V
$2.5\text{ V} \pm 0.2\text{ V}$	V_{CC}	£2 ns	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	15 pF	1 MW	0.15 V
$3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$	3 V	£2.5 ns	1.5 V	6 V	15 pF	1 MW	0.3 V
$5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$	V_{CC}	£2.5 ns	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	15 pF	1 MW	0.3 V



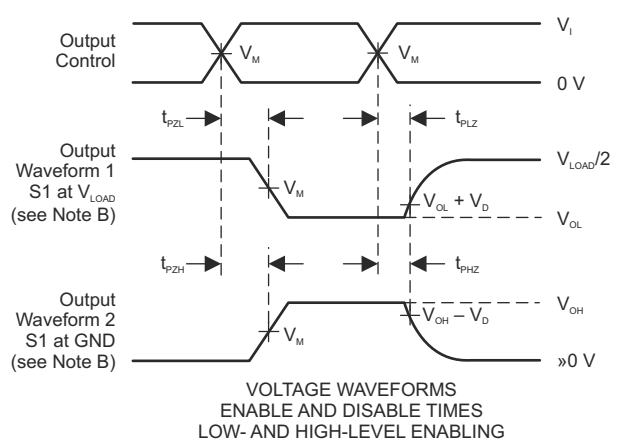
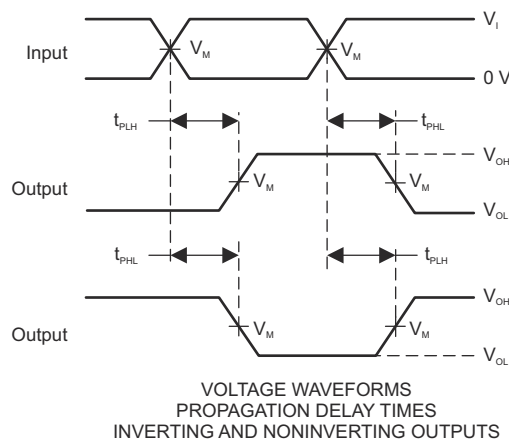
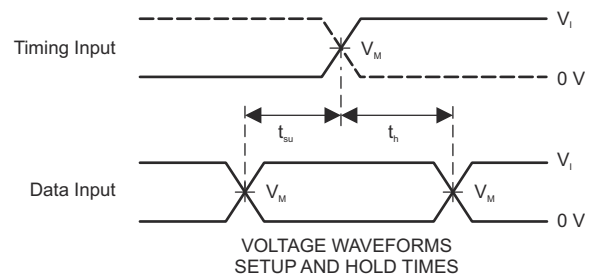
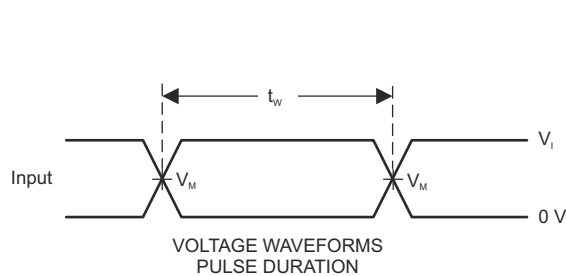
- NOTES:
- C_L includes probe and jig capacitance.
 - Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.
 - All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR £ 10 MHz, $Z_o = 50\ \Omega$.
 - The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.
 - t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{PZL} .
 - t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{PHL} .
 - t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{PLZ} .
 - All parameters and waveforms are not applicable to all devices.

图 6-1. 负载电路和电压波形



TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{LOAD}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

V_{CC}	INPUTS		V_M	V_{LOAD}	C_L	R_L	V_D
	V_I	t/t_r					
$1.8\text{ V} \pm 0.15\text{ V}$	V_{CC}	$\leq 2\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30 pF	1 kW	0.15 V
$2.5\text{ V} \pm 0.2\text{ V}$	V_{CC}	$\leq 2\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30 pF	500 W	0.15 V
$3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$	3 V	$\leq 2.5\text{ ns}$	1.5 V	6 V	50 pF	500 W	0.3 V
$5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$	V_{CC}	$\leq 2.5\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	50 pF	500 W	0.3 V



- NOTES:
- C_L includes probe and jig capacitance.
 - Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.
 - All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR $\leq 10\text{ MHz}$, $Z_o = 50\text{ }\Omega$.
 - The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.
 - t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{ds} .
 - t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{su} .
 - t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{pd} .
 - All parameters and waveforms are not applicable to all devices.

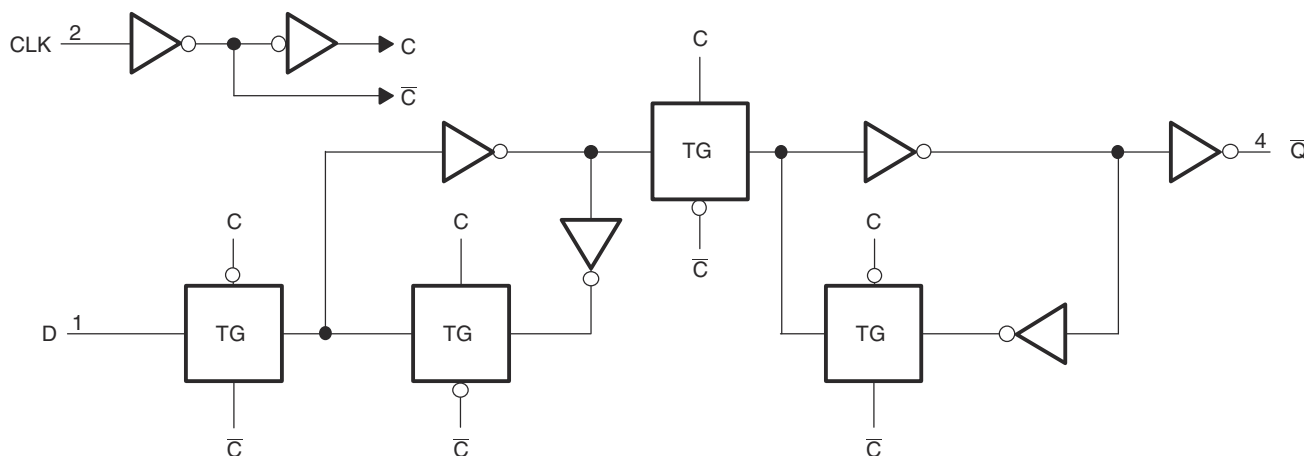
图 6-2. 负载电路和电压波形

7 详细说明

7.1 概述

SN74LVC1G80-Q1 是一款单路正边沿触发式 D 型触发器，符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准。当满足建立时间要求时，输入端 (D) 的数据会在时钟脉冲的正边沿传输到输出端 ($\overline{Q}$)。由于时钟触发出现在一个特定的电压电平上，因此不与时钟脉冲的上升时间直接相关。这允许在保持时间间隔之后更改输入端的数据而不影响输出端的电平。

7.2 功能方框图



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

逻辑图（正逻辑）

7.3 特性说明

7.3.1 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出

平衡输出使器件能够灌入和拉取相似的电流。此器件的高驱动能力能够在轻负载时产生快速边沿，因此必须考虑布线和负载条件以防止振铃。此外，该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大，而不会损坏器件。应限制器件的功率输出，以避免因过电流而导致热失控和器件损坏。必须始终遵守 [节 5.1](#) 中规定的电气和热限值。

7.3.2 标准 CMOS 输入

标准 CMOS 输入为高阻抗，通常建模为与输入电容并联的电阻器，如 [图 5.5](#) 中所示。最坏情况下的电阻是根据 [图 5.3](#) 中给出的最大输入电压和 [图 5.5](#) 中给出的最大输入泄漏电流，使用欧姆定律 ($R = V \div I$) 计算得出的。

施加到输入端的信号需要具有快速的边沿速率（由 [节 5.3](#) 中的 $\Delta t/\Delta v$ 定义），以避免过多的电流消耗和振荡。如果需要耐受缓慢或有噪声的输入信号，必须使用带有施密特触发输入的器件在标准 **CMOS** 输入之前调节输入信号。

7.3.3 钳位二极管

此器件的输入和输出具有负钳位二极管。

小心

电压超出 [节 5.1](#) 表中规定的值可能会损坏器件。如果遵守输入和输出钳制电流额定值，有可能超过输入负电压和输出电压额定值。

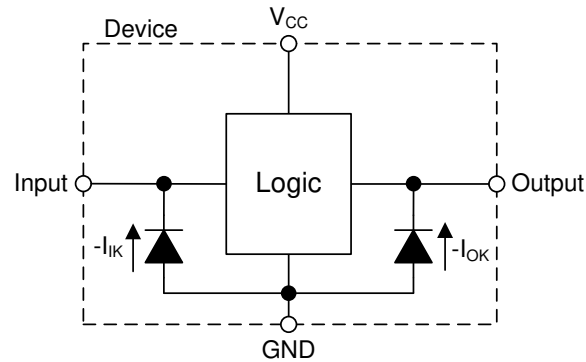


图 7-1. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置

7.3.4 局部断电 (I_{off})

当电源电压为 0V 时，该器件的输入和输出进入高阻抗状态。进出器件任何输入或输出引脚的最大漏电流由 [节 5.5](#) 中的 I_{off} 指定。

7.3.5 过压容限输入

此器件的输入信号只要保持在低于 [节 5.1](#) 中指定的最大输入电压值，就可以驱动到高于电源电压的电压。

7.4 器件功能模式

[表 7-1](#) 列出了 SN74LVC1G80-Q1 的功能模式。

表 7-1. 功能表

输入		输出 Q
CLK	D	
↑	H	L
↑	L	H
L	X	Q_0

8 应用和实施

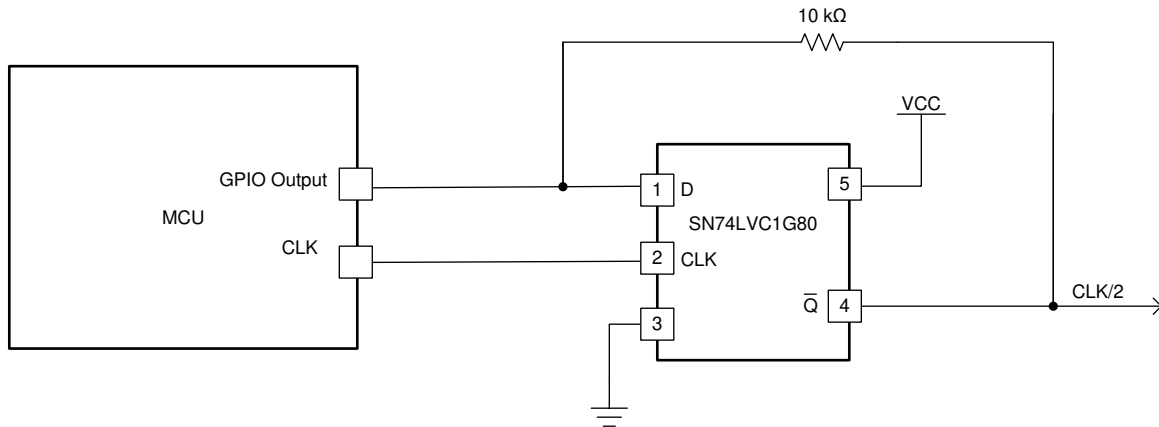
备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

SN74LVC1G80-Q1 的一个实用应用是用作分频器。通过将输出端 ($\bar{Q}$) 反馈到输入端 (D)，输出端将在时钟波形的每个上升沿上切换。输出端每两个时钟周期跳转为高电平，相当于对时钟信号的频率进行二分频处理。SN74LVC1G80-Q1 没有预设或清除功能，因此输出端的初始状态是未知的。该应用利用微控制器 GPIO 引脚，将输入端初始设为高电平，从而使输出端为低电平。无需执行初始化，但建议了解。初始化后，GPIO 引脚设置为高阻抗模式。根据微控制器的不同，GPIO 引脚可设置为输入端并用于监控时钟分频。

8.2 典型应用



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

图 8-1. 时钟分频

8.2.1 设计要求

对于该应用，需要在反馈线路上放置一个电阻器，使来自微控制器的初始化电压能够覆盖来自输出端 ($\bar{Q}$) 的信号。如果没有电阻器，输入状态将受到微控制器 GPIO 和 SN74LVC1G80-Q1 输出的影响。

SN74LVC1G80-Q1 器件采用 CMOS 技术并具有平衡输出驱动。注意避免总线争用，因为它可以驱动超过最大限值的电流。

8.2.2 详细设计过程

1. 建议的输入条件：

- 有关上升时间和下降时间规格，请参阅 节 5.3 中的 $\Delta t / \Delta v$ 。
- 有关指定的高电平和低电平，请参阅 节 5.3 中的 V_{IH} 和 V_{IL} 。
- 对于任何 V_{CC} ，建议输入电压不要低于 0V，也不要高于 5.5V。请参阅 节 5.3。

2. 建议的输出条件：

- 负载电流不得超过 $\pm 50\text{mA}$ 。请参阅 节 5.1。
- 建议输出电压不要低于 0V，也不要高于 V_{CC} 电压。请参阅 节 5.3。

3. 反馈电阻器：

- 这里选择了一个 $10\text{k}\Omega$ 电阻器来偏置输入，以便微控制器 GPIO 输出可以初始化输入和输出。电阻值影响很大，电阻过高（例如 $1\text{M}\Omega$ ）会导致压降过大，从而导致输出无法再驱动输入。相反，电阻过低（例如 1Ω ）将无法产生足够的偏置，并可能导致电流流入微控制器，从而可能损坏器件。

8.2.3 应用曲线

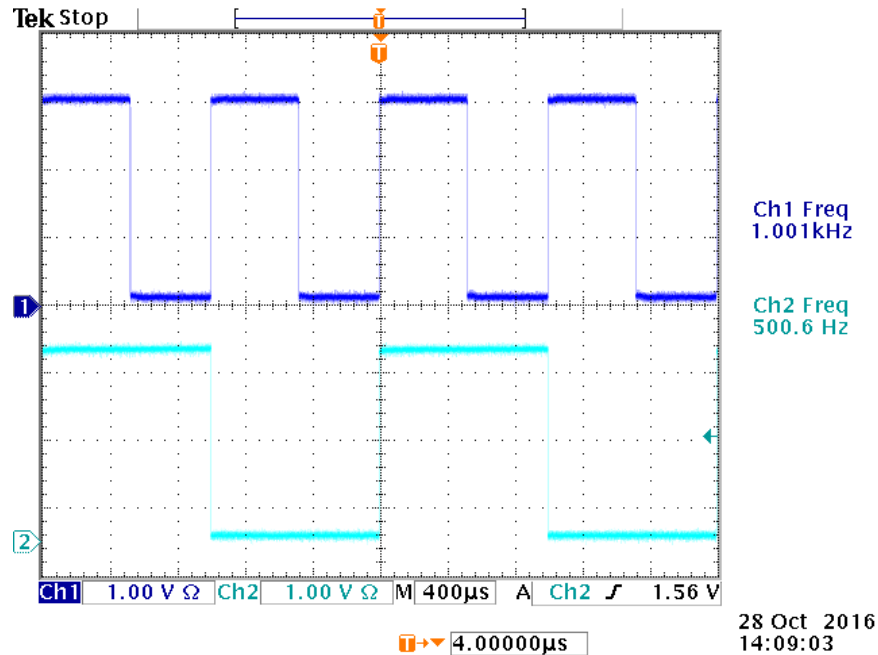


图 8-2. 分频

9 电源相关建议

电源电压可以是 [节 5.3](#) 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。建议在 VCC 端子与 GND 之间连接一个 0.1 μ F 的旁路电容器，以防止电源干扰。要抑制不同的噪声频率，请并联多个旁路电容器。0.1 μ F 和 1 μ F 电容器通常并联使用。为了获得最佳效果，旁路电容器必须尽可能靠近电源端子安装。

10 布局

10.1 布局指南

当 PCB 布线以 90° 角拐角时，会发生反射。反射的主要原因是布线宽度发生了变化。在拐角的顶点，布线宽度增加到原来宽度的 1.414 倍。这种增加会影响传输线特性，尤其是导致反射的布线的分布式电容和自感特性。并非所有 PCB 布线都是直线，因此某些布线必须拐角。图 10-1 展示了渐入佳境的圆角技术。只有最后一个示例 (理想) 保持恒定的布线宽度并能够更大幅度地减少反射。

10.2 布局示例

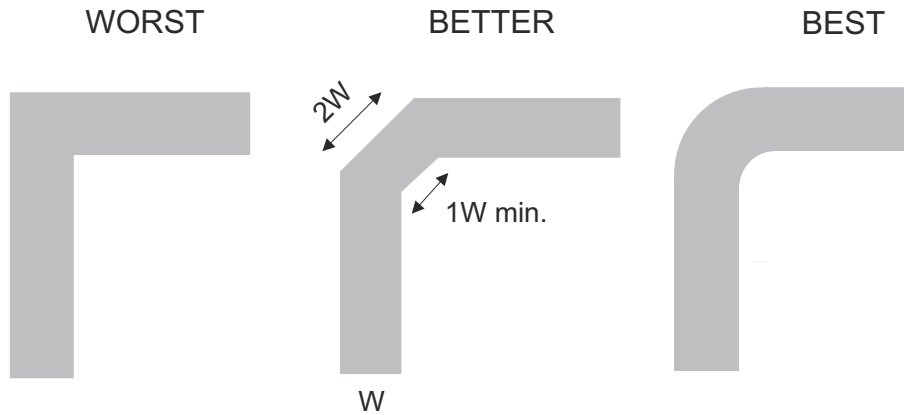


图 10-1. 布线示例

11 器件和文档支持

11.1 文档支持

11.1.1 相关文档

如要查看相关文件，请参阅以下内容：

- 德州仪器 (TI)，[CMOS 输入缓慢变化或悬空的影响](#)

11.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com.cn 上的器件产品文件夹。点击右上角的 *提醒我* 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

11.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

11.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

11.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

11.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

12 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from APRIL 1, 2017 to AUGUST 12, 2026 (from Revision * (April 2017) to Revision A (August 2026))

	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	1
• 将 DCK 封装的结至环境热阻值从：278.9°C/W 更改为：371°C/W.....	5
• 将 DCK 封装的结至外壳（顶部）热阻值从：121.3°C/W 更改为：297.5°C/W.....	5
• 将 DCK 封装的结至电路板特征值从：65.6°C/W 更改为：258.6°C/W.....	5
• 将 DCK 封装的结至顶部特征值从：7.5°C/W 更改为：195.6°C/W.....	5
• 将 DCK 封装的结至电路板特征值从：64.9°C/W 更改为：256.2°C/W.....	5

13 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74LVC1G80QDCKRQ1	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	17U
SN74LVC1G80QDCKRQ1.A	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	17U
SN74LVC1G80QDCKRQ1.B	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	17U
SN74LVC1G80QDCKTQ1	Active	Production	SC70 (DCK) 5	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	17U
SN74LVC1G80QDCKTQ1.B	Active	Production	SC70 (DCK) 5	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	17U

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "--" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74LVC1G80-Q1 :

- Catalog : [SN74LVC1G80](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

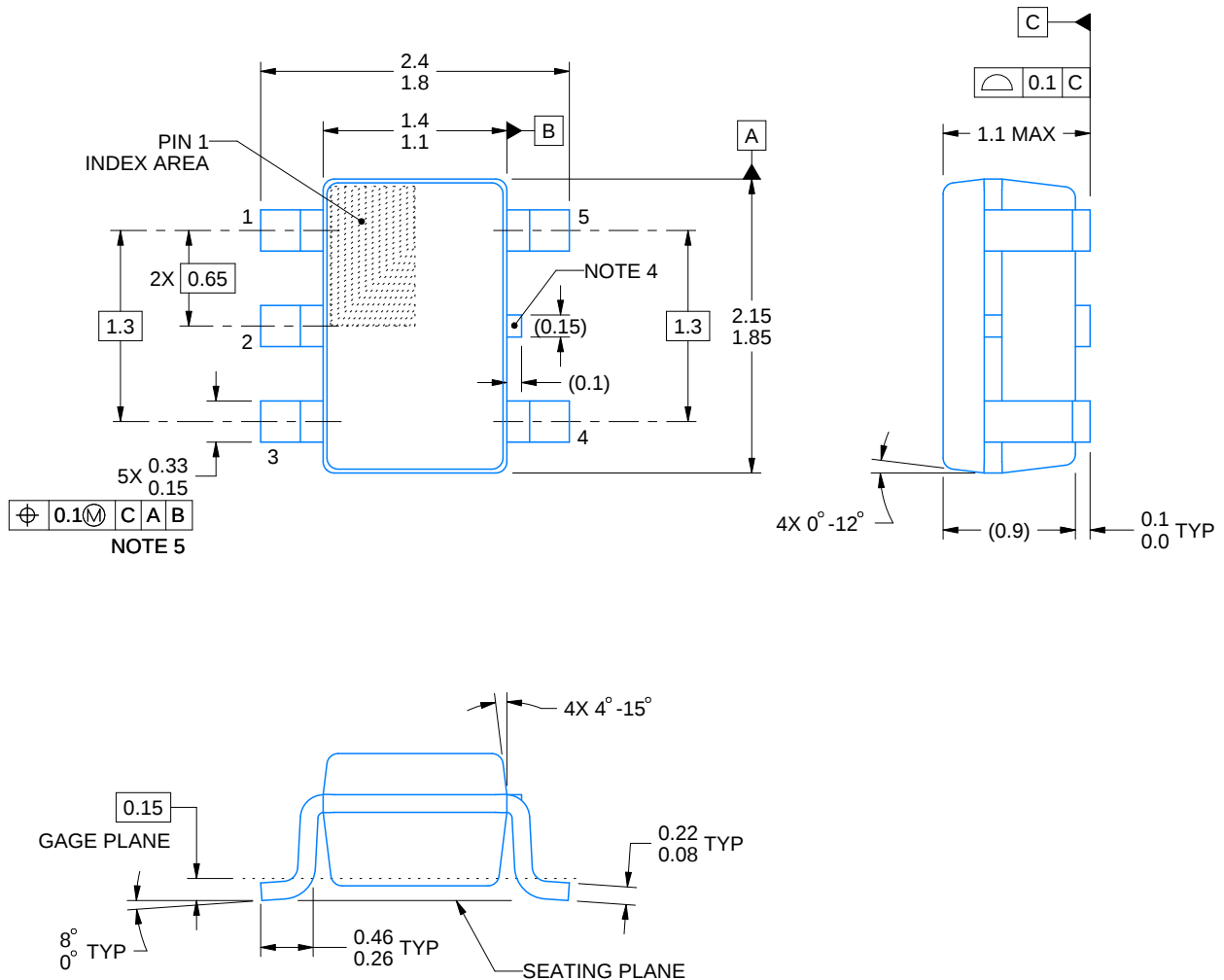
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74LVC1G80QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	180.0	8.4	2.3	2.55	1.2	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G80QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G80QDCKTQ1	SC70	DCK	5	250	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G80QDCKTQ1	SC70	DCK	5	250	180.0	8.4	2.3	2.55	1.2	4.0	8.0	Q3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

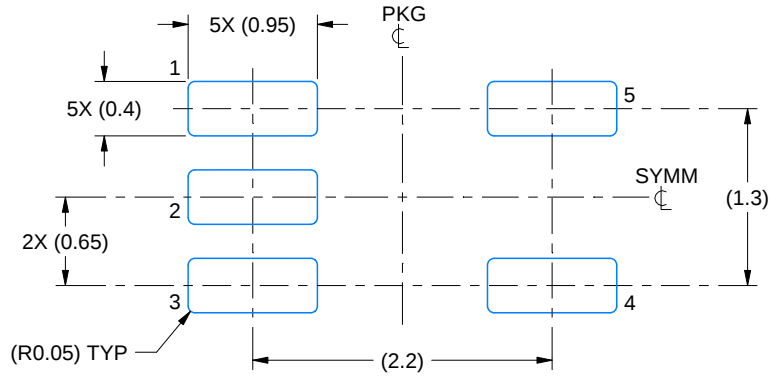
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74LVC1G80QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	210.0	185.0	35.0
SN74LVC1G80QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	340.0	340.0	38.0
SN74LVC1G80QDCKTQ1	SC70	DCK	5	250	340.0	340.0	38.0
SN74LVC1G80QDCKTQ1	SC70	DCK	5	250	210.0	185.0	35.0



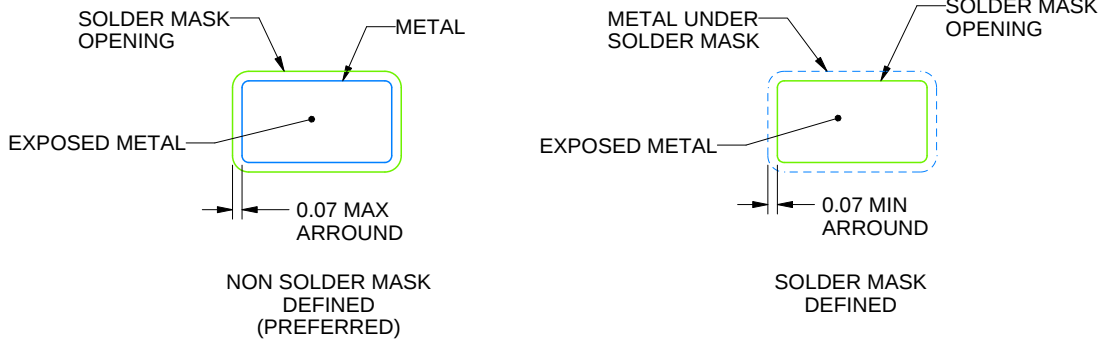
4214834/G 11/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X

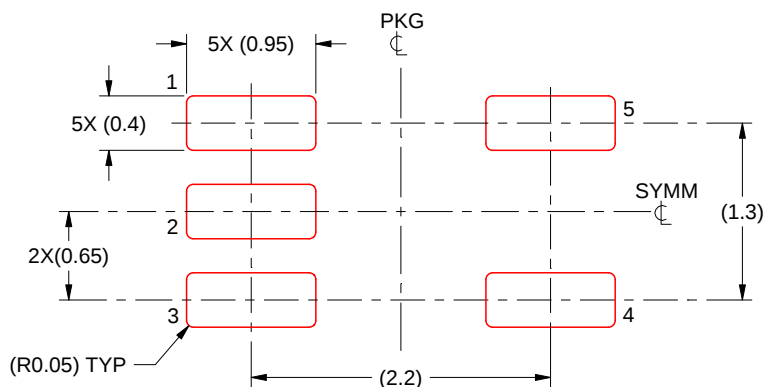


SOLDER MASK DETAILS

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:18X

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月